

敬愛的師長、同事 您們好，

臺灣韌體學會，今年的博碩士論文獎，開始申請了。申請資料以附件寄至電子信箱：tfa@tfa-1985.org，即完成報名手續。學會收到資料後，將有專人與申請者聯絡。任何疑問，歡迎來電：(05) 272-9351或0958-630-660。

拜託您將以下訊息轉知畢業生與在學生。萬分感激，祝 身心健康，萬事如意。

執行理事 楊威迦 洪博雄
敬上

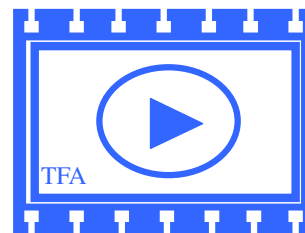
臺灣韌體學會 博碩士論文獎 設置辦法

報名截止日期：107年 11月 10日止

學會網址：www.tfa-1985.org

報名電子信箱：tfa@tfa-1985.org

聯絡電話：(05) 272-9351; 0958-630-660



- 一、宗旨：推廣韌體工程相關之學術及技術交流，並且激勵國內研究生對於韌體相關領域之投入，本會特設置博、碩士論文獎。
- 二、博、碩士論文獎每年頒發乙次。博士與碩士論文獎項，各分四類：金牌、銀牌、銅牌，以及佳作。各類得獎人獲贈獎狀乙紙，金牌、銀牌、銅牌獎得主，並獲贈獎金(2-15萬)。
- 三、獲選博、碩士論文獎者，將獲邀於頒獎典禮中，口頭發表作品，並於會場張貼研究成果海報。其論文全文可免費刊登於國際期刊Annual Firmware Progress。
- 四、申請者須具備下列基本條件：
 1. 韌體或軟硬體相關之博、碩士論文。
 2. 距申請截止日前五年內完成之論文。
- 五、申請者依據學會公告之截止日期，備齊申請表件及相關資料向臺灣韌體學會提出申請(報名電子信箱：tfa@tfa-1985.org)。為遴選年度得獎者，由臺灣韌體學會理事會邀請學者專家若干名組成評審小組，就當年度申請者論文中從嚴審核，向臺灣韌體學會執行理事推薦，惟得從缺。
- 六、本設置辦法如有修訂需經本會理監事會議通過後實施。
- 七、申請資料：
 1. 申請者英文姓名為檔名
 2. 申請表 (PDF格式)
 3. 學生證影本、畢業證書影本或在學證明等 (PDF格式)
 4. 其他對評審審查有幫助的內容，如可安裝執行之軟體程式、系統展示影音檔、相關著作(如著作列表) (PDF格式)、比賽得獎之獎狀掃描檔(PDF格式)。